

展示会出展のご案内

第8回 JAPAN BUILD TOKYO－建築の先端技術展 内「第3回 建設DX展」

弊社は、2023年12月13日(水)～15日(金)に東京ビッグサイトで開催される『JAPAN BUILD TOKYO－建築の先端技術展－』内の「第3回 建設DX展」に出展することをお知らせいたします。ご来場の際は、ぜひテクノホライゾン株式会社ブースにお立ち寄りください。

【ブースの見どころ】

今回の展示では、離れた場所からのリアルタイムな進捗確認&安全管理に役立つクラウドカメラサービスや、現場のデジタル化を実現するソフトウェア、CCUS カードと顔認証を組み合わせた入退場管理ソリューションなど、建設現場の省人化・安全安心・作業効率化を促進する豊富なソリューションを、デモンストレーションを交えてご紹介いたします。皆様のご来場をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

【出展商品】

- 遠隔施工状況確認・安全管理ソリューション「ELMO Board」「エッジ型 AI カメラ」「AI-BOX」
 - ELMO QBiC CLOUD 遠隔臨場プラン×ウェアラブルカメラ
 - 簡単に導入できる出面管理システム
 - 広域&ピンポイントな確認を可能とする施工進捗確認サービス
 - CCUS カード&顔認証による入退場管理ソリューション
 - 建設機械・特殊車両向けドライブレコーダー
- など

【展示会概要】

展示会名	第8回 JAPAN BUILD TOKYO－建築の先端技術展－（出展エリア：第3回 建設DX展） https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html
会期	2023年12月13日(水)～15日(金)10:00～18:00(最終日は17時終了)
会場	東京ビッグサイト 南館3ホール4階 ※ 交通アクセスは HP をご覧ください。
ブースNo.	38-30
主催	RX Japan 株式会社
お問合せ先	担当:テクノホライゾン株式会社 産業DX 営業部 e-mail:es_industry_sales@th-grp.jp

※ご入場には来場事前登録が必要です。

下記のウェブサイトより、来場事前登録の手続きをお願いいたします。

<https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=0909881552768404-NZD>